



일본공개특허공보 평13-133418호(2001.05.18) 1부.

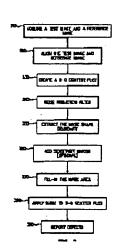
[첨부그림 1]

(2) 公開特許公報(A) (19)日本国特許庁 (JP) (11)特許出職公問番号 **特開2001-133418** (P2001-133418A) (43)公費日 平成13年5月18日(2001.5.18) (BI) IntCL' #81至月 P I テーヤコード (参考) GOIN 21/858 GOIN 21/966 A GOLB 11/24 G01B 15/00 В 15/00 G01N 13/10 В GOIN 13/10 GOST 1/00 305A G06T 1/00 305 7/00 200C 客空請求 未耐象 館水項の数10 OL (全 19 頁) 最終反に続く (21) 出願接号 **传教2000-2549**51(P2000-254851) (71)出版人 500881319 シュルンペルジェ テクノロジーズ、イン (22) (31) 平成12年8月2日(2000.8.2) コーポレーテッド アメリカ合衆国 カリフォルニア州 (31) 個先権主要書号 09/365583 95134-2302 サンホゼ, ベイチック F (32) 催光日 平成11年8月2日(1999.8.2) ライブ 160 (33) 優先権主義団 *国(US) (72)発明者 ハミッド ケイ・アガジャン アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94303 パロ アルト, ウェスト ペイシ ェア 2456, ナンパー 7 (74)代别人 100065918 有 现内 土野代

(54) 【短町の名称】 形状特徴に基づく欠陥検出の方法及び装置

(課題) 半導体 + Cデバイスの欠陥の検出において耐火欠陥の検出を鼻小化するとともに実際の欠陥の検 場合で表向する。 【解決方法】 被検画像からの画素のグレーレベルを差

【解決方法】 接換画像からの画素のグレーレベルを整準画像からの対応画素のグレーレベルと対応させてプロットすることにより二次元分散プロットを作成する。その分散プロットに避き除去フィルタ処理を適用して、マスク生成用に抽出可能でありば城可能であるマスク応する医画する。 排検画像上の欠縮画準を、互いに対応する画素グレーレベル値と上記マスクとの比較により特定する。この発明の主要な用途は半導体 I Cデバイス製造中の半導体ウェーバ欠解の検出である。







[첨부그림 2]

【特許請求の範囲】

【耕求項1】欠解を検出する方法であって、(a) 検査対象の物体の第1の画像およびそれと関連する第2の画像を生ずる過程と、(b) 料記第1の画像を材記第2の画像と位置合わせする過程と、(c) 対記第1の画像からの対応の画素のグレーレベルを材記第2の画像からの対応のの表のグレーレベルを対応させてブロットすることにより第1のブロットを作成する過程と、(d) 対記第1のブロットを作成する過程と、(d) 対記第1のブロットを作成する過程と、(a) 料記第2のブロットの形状によりに動する過程と、(a) 料記第2のブロットの形状によりに動きれた経部を有すマスクを作成する過程と、(f) 対記第1の画像に現れる欠略を検出するように対記でスクを用いる過程とを含む方法。

【請求項2】形態#フィルタを用いてフィルタ処理を行う請求項1 記載の方法。

【請求項3】前記マスクの範囲がユーザにより調節可能である請求項1記載の方法。

【請求項4】前記マスクの前記録部の円滑化のために移動干均フィルタを用いる過程をさらに含む請求項1記載の方法。

【請求項5】前記第2の画像をデータペースから得る詩 求項1 記載の方法。

【請求項6】前記過程(c)および(d)のブロットをコンピュータに誘出し可能な媒体に書稿する過程をさらにまむ請求項1記載の方法。

【詩 求項 7】 請求項 1 記載の方法の実行のためのプログラムを審務したコンピュータに誘出し可能な媒体。

【請求項3】コンピュータに誘出し可能な媒体であって。

位置理機およびグレーレベルできなが定義される複数の 画典を各々が存する第1の画像およびそれに関連する第 2の画像を表すデータを含む複数の記憶位置と、

お記第1の画像からの画素のグレーレベルの前記第2の 画像からの対応の画素のグレーレベルに対するプロット をフィルタ処理することにより作成したマスクを区画す るデータを薄積した彼の記録位置を有するアレーとを 含むコンピュータに設出し可能な媒体。

【辞求項 9】前記フィルタ処理を形態業フィルタの利用により行う請求項 8記載の方法。

【請求項10】前記第1の画像からの画素のグレーレベルの前記第2の画像からの画素のグレーレベルに対する プロットを円滑化するように移動平均アルゴリズムを用いる請求項8記載の方法。

Q G A SE IN TO SHEET

(発明の原する技術分野) 本発明は概括的にはディジタ ル画像処理に関し、とくに画像比較技術を用いて半導体 板置中の大幅を快出するシステムおよび方法に関する。 [0002]

【発明が解決しようとする譲騒】半導体ウェーハ中の欠

解の検出には画像比較技術が用いられる。通常は接検画像を取り込み、それを基準画像と比較する。これら二つの画像の間の蓋の検出およびそれら差に基づく実際の欠解の判定のために欠解検出アルゴリズムを用いる。面像を取り込み、次に同一ウェーハ中の第2のダイの画像と比較する。アレー検査モードも同様に動物体が進むが、グロー区画を比較する点がランダム論理検査モードと異なる。アレー検査モードは別えばメモリセルなと同ーパターン反復構造のデバイスの検査に用いる。検査対象のつたを検査のの画像を比較する代わりに、取り込んだ被動像をデータペースからの既知の無欠解禁準画像と比較して大路を検出することもできる。

【0003】図1は従来技術における欠解検出方法を図 解する。分析対象のウェーハの形状特徴の被抄画像およ び萎縮画像をそのウェーハの互いに異なる区画から例え は慣用の電子ピーム画像化技術を用いて取り込む(ステ ップ110)。各画像は、その画像の中における位置お よび輝度またはグレーレベルで各々が定義される複数の 画拳から成る。画像処理におけるグレーレベルの利用は この技術分野において周知であり、R.C.Conzales およ び R.E. Woods 共業「ディジタル画像処理」(Addison-W es ley社1992年刊) の例えば第6頁乃至第7頁に記載さ れている。その記載をここに引用してその内容全部をこ の明細書に組み入れる。次に、上記二つの画像を画希に とに位置合わせして被検画像の中の各形状特徴と基準画 像の中の対応の形状特徴とを照合できるようにする(ス テップ120)。 次に、これら二つの画像のグレーレベ ルを調算することによって差分画像を発生する(ステッ ブ130)。 互いに等しいグレーレベルを有する似合い の画帯は脳森により幸となるので上記差労画像が基準画 像と被挟画像との間の画番グレーレベル偏差を表す。こ の差分画像の中の各画素のグレーレベルを計測し正規化 したのち、図2の曲線200など一次元ピストグラムに プロットする (ステップ140) . ヒストグラム200 は上記差分画像の中で特定のグレーレベルを存する画典 の数をブロットしたものである。例えば、ヒストグラム 200はグレーレベル50の画素が上記差分画像の中に 20,000個あることを示す。

【0004】上記二つの画像に欠解がない場合でも接検画像の一つの画素が整準画像の中の対応画素と同じでないことがあり得る。例えば、物理的層構造の相違や、画像取込み電子回路および信号揺跡における遺音や、単一画像中でグレーレベルの差に応じて変あする独名とにより運像変動が重要は欠解の存在を示すとは限らない。この授权欠解を実際の失辩から区別するために、差分画像のも画素を関値含と比較する(図1、ステップ150)。関値容を超えたグレーレベルを有する画素は実際



[첨부그림 3]

の欠陥と判定する。例えば、閉値窓が±50であって差 分画像の中の画書のグレーレベルが50である場合(す なわち、接検画像のグレーレベルと基準画像のグレーレ ベルとの差が50単位である場合)は、その画剤は欠陥 であると判定する(図1、ステップ150)。次に操作 者は次の処理過程でダイを廃棄する前にこの欠陥事象が ダイの実限の欠陥を示すものであることを確認するため に検証する。

【0005】与えられた接接画像について最適の開値を 見出すことは重要であるが不正確なタスクである。開値 は、模似欠略を設別しながら実質の欠縮を検出するよう に選定しなければならない。開値帽が狭いほど多くの模 似欠陥が検出される。提似欠陥は、各欠陥事象につき検 証が必要となるので、製造加定に悪影響を及ぼす。一 方、開価値を広くすると、複数欠陥事象は迫るものの実 際の欠陥が検出されないままになる可能性が高まる。

【0005】したがって、授权欠陥検出を最小に抑えながら実際の欠陥を確実に検出できる欠陥検出方法が必要になっている。

[0007]

【課題を解決するための手段】この発明の一つの実施例においては、第1の画像と第2の画像とを取り込んで位置合わせする。その第1の画像からの画書のグレーレベルを対応させてプロットすることにより第1の二次元分数プロットで作成する。次に、この第1の分数プロットのチフィルク処理することにより第2の二次元分数プロットを作成する。この第2の分数プロットはマスクが状からのには出価値可能なマスク形状をする。上記第1および第2の画像からの対応画書のグレーレベルを上記マスクと比較することにより欠陥を持定する。

[0008]

【発明の実施の形態】この発明は解析対象の一対の画像に適応型開値比較手法を適用することにより、上述の値 未抵術の欠解検出方法の問題点を解消する。上述の画像 対すべてに所定の開値比較を適用する従来技術の方法と 対照的に、この発明の方法は画像対の各々に対応した開 値マスクを用いる。この発明は、電子ビーム比較検査システム、高輝度フィールド比較検査システム、と「ザ校検査システム、医理度フィールド比較検査システムなど多様な 原子間力的微質(AFM)比較検査システムなど多様な 画像形成応用装置に用いることができる。

【0009】図3はこの発明の実施例の方法の各ステップの説明図である。ステップ310において、例えば半等体機器の波状画像と基準画像とを使用の画像取込み技術を用いて取り込む。この画像取込みは、この出限と同一部人名義の特許出版である特別2000-02020「パターン形成すみの半導体基項における欠陥の検出」(平成12年1月7日提出)に記載した歩速式の極策取込みシステムを用いて達成することもでき、同出額

をここに参照してその記載内容全部をこの明細書に組み 入れる。

【0010】ステップ320において、上記被検画像およびを準画像を位置合わせしてこれら両画像の間の対応 画来比較を遂行できるようにする。この出題と同一出題 人名親の特託出題である特額2000~0020181 「形状特徴に基づく欠解検出方法および装置」(平成1 2年1月7日担出)に記載した技術を含む多様な位置合 わせ手法をこの発明と組み合わせて用いることができ、 同出師をここに参照してその記載内容全部をこの明細書 に組み入れる。接検画像の中の形状特徴すべてを基準画 像の中の各対応形状特数と確実に比較できるようにする ために上記位置合わせステップすなわちアラインメント ステップが必要である。

【0011】ステップ320を図4A乃至図4Cにさら に詳細に図解する。図4Aは画素411-416を含む 接検画像410を示す。これら画素の各々は画像上の位 置とグレーレベルとによって支護される。例えば、画素 413はi=10。j=30(すなわち(10.3 0))の位置にある。画素413のグレーレベルはこの 図解では50としてある。表1は接検画像410の上記 画素の各々についての度標位置およびグレーレベルを示 し、表2は基準画像420の画素421-426の各々 についての度機位置およびグレーレベルを示す。

8 1		
画 幸	位置(i.;)	グレー レベル
411	(10, 10)	100
412	(10, 20)	150
413	(10,30)	50
414	(20, 30)	180
415	(20.20)	200
416	(20, 10)	250
& 2		
画素	位置	グレー レベル
421	(10, 10)	100
422	(10,20)	150
423	(10,30)	50
42.4	(20,30)	150
425	(20,20)	100
426	(20, 10)	0

図4 Cは接換画像410 と基準画像420 との位置合わせを回解する。位置合わせした画素位置431は画素411 および421を含み、位置合わせした画素位置432は画素412 および422を含み、以下回性となる。【0012】 基準画像と海検画像とを位置合わせすると、両画(関節の画素が画素対応が既知となる。接換画像からの一つの画素のグレーレベルを基準画像の中の対応の画素のグレーレベルを基準画像の中の対応の画素のグレーレベルを基準画像の中の対応の画素のグレーレベルを対応させて位置合わせずみの各画素位置につきブロットすることによって、二次元(20)分数ブロットを作成する(図3、ステップ33





[첨부그림 4]

0) ・図4 Cを例として用いて述べると、画衆411の グレーレベルを画衆421のグレーレベルに対応させて ブロット し、画衆412のグレーレベルを画衆422の グレーレベルに対応させてプロットし、以下同様とす る。位置431-435についてステップ330を実行すると図3に示すデータが待られる。その結果待られた 二次元分数プロット500を図5に示す。

₹ 3				
位置合わせ	被换画像	基準画 像	座 標	
した画素位置	ク" レーレヘ	こル ク"	レーレヘベル	(teray, rer
ay)				
431	100	100	(100, 100)	
432	150	150	(150, 150)	
433	50	50	(50, 50)	
434	180	150	(180, 150)	
435	200	100	(200,100)	
436	250	0	(250, 0)	

表3は位置含わせずみの画素位置 434、435および 436が多様なプレーレベルを呈し、したがって欠陥の 存在を示していることを表す。一方、位置合わせらみの 画素位置431、432は、これら位置に おける時候画像および整理画像のグレーレベルが等しいので、欠陥ではない。分数プロット500(図5)は欠陥の存在に関する情報をもたらす。 互いに等しいグレーレベルの位置合わせずみ画像位置はすべて分数プロット500において仮想直線501により表示できる。優望直線 10つ配は、 接続画像画素のグレーレベルである。 プロットされる位置が仮想直線501から離れるほどグレーレベルの偏移が大きくなり、その位置に欠陥が

存在する確率が高まる。分散プロット500において、位置434、435および436は仮想直路501沿いになく欠陥の存在を示している。この明細者においては、二次元(20)分散データ点の座標を画像画車位置座標(i, i)から区別するために(tersy、reray)で表示する。例えば、位置合わせずみ画率位置435は位置(200,100)の20分散プロットデータ点として定義する。

【0013】二次元分数プロットをコンピュータプログラムで実働化する傾似符号を下に示す。この傾似符号ではグレーレベル値はメモリーアレー第数(分数)でプロットされる。

/* PREMIDO COME BOR CREATING A 20 SCATTER PLOT */
ACQUITE Reference League;
ALIGN TEST League to Response Scatter;
Initialize Scatter to 0;
Do for i = i to Numbowe

(
Do for j = l to Numbowe

(
pl = Reference(i,j);
p2 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p1 = Reference(i,j);
p2 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p4 = Test(i,j);
p5 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p7 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p4 = Test(i,j);
p5 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p7 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p4 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p7 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p7 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p8 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p9 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p1 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p2 = Test(i,j);
p3 = Test(i,j);
p4 = Test(i,j);
p5 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p6 = Test(i,j);
p7 = Test(i,j);
p8 = T

上述の2.0分数プロットはこの出願と同一出願人名籍の 米国特許出願第09/365、5.17号「欠解決出のためのに次元分数プロット手法」にも記載しているので、 同出顧をここに参照してその内容全体をこの明報書に組 み入れる。

【0014】図6乃至図8は図3に示した実施例のステップ310、320および330の要約図解である。図6は欠陥601を含むウェーハから使用の手法で取り込んだ接換画像600である。萎進画像700(図7)を

取り込んだのち接接画像600と位置合わせする。接接画像からの画素グレーレベルと基準画像の対応画素のグレーレベルと対応させてプロットすることにより、20分数プロット800(図9)を作成する。この分数フロットは手計算で作成でき、またプログラムしたコンピュータを用いても作成できる。分数プロット800のデータ点を暗色背景の中の白い点で示す。図示の直線801は接接画像画素と基準画像画素とが同じである位置合わせずみ画素位置を画する。例えば、接接画像600が基





[청부그림 5]

準画像700と同じである場合は、分散プロット800 のデータ点はすべて直線801とにある。

[0015] 分数プロット800は、被検画像および基 準画像の中の欠陥601の画素も入れた全画素について のグレーレベル協範を含む。と述のとおり、データ点の 位置が直線801から違いほどそのデータ点が欠陥の存 在を示している確率が高い。この発明の方法は、この情 報を利用して、欠陥画業と被欠陥画業との区別のために 分散プロット800に重要できるマスクを形成する。こ のマスクを外れたデータ点は欠陥事後と判定する。

【0016】このマスクの経部または境界を見出すため に、分数プロット800のデータ点に雑音腕去フィルタ 処理を適用する(図3、ステップ340)。 この雑合院 去フィルタは、例えば形態素フィルタなど多様な慣用の **雑音除去フィルタで構成できる。形態素フィルタはこの** 技術分野で周知であり、B. Jahne 著「ディジタル画像処 理の概念、アルゴリズムおよび科学的応用】(Springer Verias 社1991年刊) 第11章および R. C. Gonzales およ び R.E.Woods 其第「ディジタル画像処理」(Addison-W as lev 社1992年刊)第8章にも記載されているのでこれ らを参照してその内容全部をこの明細書に組み入れる。 形態素フィルタ処理はマスク形状を画するように分散プ ロット800のデーな点を「圧焼」して浄化しする。図 9 4 に示した2 0分散プロット95 0は分散プロット8 DOに形態業フィルタ処理を適用した結果である。この 分散プロット950はマスク形状900を示す。

【0017】境界抽出はマスク形状の境界データ点の各 マの理情を把握するデータ処理である(図 3、 ステップ 350)。マスク形状900の境界抽出のための一つの アルゴリズムは次のとおりである。

マスク形状抽出アルゴリズム

(a 1) 図9 Bに示すとおり、分散プロット 95 Oの左 上角から右下角に延びる道線901を描く。

(*2) 直導901から境界点までの垂直距離の跡をた どる二つの数アレーを作成する。それら数アレーの片方 を「上側」と表示する。「上側」アレーは直線901の 上側(すなわち矢印902で示した領域)の境界点の上 記重運距離の跡をたどるのに用いる。上記数アレーの他 方、すなわち「下側」アレーは直線901の下側(すな わち矢印9 03 で示した領域) の境界点の上記量直距離 の跡をたどるのに用いる。垂直距離の例を直線901か ら境界点905に延びる重線904の長さとして図9B に示してある。も 5-つの垂直距離の例を直線901か ら境界点907に延びる重線906の長さとして図示し てある.

(a 3) 「上側」および「下側」アレーの構成要素全部 を論理りに初期化する。

(a 4) 分政プロット950上の座標位置 (ters y, rg ray) の各々についてその座標にデータ点が あるが否かをチェックする。データ点がある場合は下記 ステップ (a 5) 乃蓋 (a 9) に進み、ない場合は分散 プロット上の次の位置に動く、図8、図9Aおよび図9 Bにおいて、データ点は暗色骨呆に白い点で示してある (すなわち、データ点または論理1の点は白い点で示 1。 データなしの点または論理 0の点は果い点で示して ある)。すなわち、図9日の暗色の部分はデータ点を含 んでいないので無視する。

(e 5)分数プロット位置がデータ点を存する場合は直 **毎901からの垂直距離Doeroを測る。また、この** データ点の一次元(1 D)距離プロフィール沿いの位置。 Rprofileを望出する。一次元(1D)距離プロ フィールについてはさらに後述する。Rprotile はRprofile= (tgray+rgray) /2 (式 1) で算出できる。

(a6) 座機(teray, reray)が直線901 の上側にある場合はDperpは正の値とし、下側にあ る場合は負の値とする。

(a7) Dperpが「上側」アレーの要素Rprof i Laに素経中の上記垂直距離よりも大きい場合は「上 側」アレーの要素RprotileにDperpを書稿 ₹3.

(a8) Dperpが「下側」アレーの要素Rprof illeに養秘中のと記事市距離よりも小さい場合は「下 側」アレーの要素RprofileにDperpを蓄積 する.

(a 9) 上記ステップをデータ点全部について続ける。 【0018】上述のマスク形状抽出アルゴリズムの実行 後には「上側」および「下側」アレーはマスク形状境界 点の重直距離を含む。これら重直距離の値および対応の Rprofileを図10Aに示した10距離プロフィ ールの作成に用いる。曲線1010は「上側」アレーの 要素Rprofileに蓄積した重直距離のグラフであ り、曲線1020は『下側』アレーについての同様のグ ラフである。 この抽出したマスク形状の輪郭をさらに明 確にするために、何えば、移動平均アルゴリズムを用い て距離プロフィール1000をさらに円滑化することも できる。移動平均アルゴリズムはA.V.Oppenheim および R. W. Schafer 其裏「離散的時間信号処理」(Prentice-**Þall 社1989年刊 に記載されていて周知であるので、** 周文献を参照してその内容全部をこの明細書に組み入れ る。図108に示した距離プロフィール2000は上述 の距離プロフィール1000に移動平均アルゴリズムを 適用した結果待られたものである。 曲線1030および 1040はそれぞれ曲線1010および1020の移動 平均である。

【ロロ19】ユーザがマスクの範囲を変更できるように するために、抽出したマスク形状に感度マージンを適用 することもできる (図3、ステップ360) 。ユーザの 選択した感度の値を抽出マスク形状の計測またはオフセ ットに用いることもできる。図100の曲線1050は





[첨부그림 6]

曲線 1030の各点に窓度値Svelueを加算した結果を示す。曲線 1050は曲線 1040の各点からSvelueを通算した結果を示す。

【0020】抽出したマスク形状の境界内の底幅点すべてに通塩することによってマスク参照用テーブルを作成する(図3、ステップ370)。抽出したマスク形状の補塩のためのアルゴリズムを図98の分数プロット950を用いて図解する。

マスク形状領域補塩アルゴリズム

(b1) 二次元分数プロットMscatterを作成する。Mscatterのすべてのデータ点を論理 1 に設定する。

(b2) 分数プロット950の位置(tersy, rersy) の分々につき上記の式1を用いてRprofileを築出し、重直距離Dperpを得る。

(53) 図108に示した距離プロフィール2000(感度マージンを用いた場合は図100に示した距離プロフィール)にRorotileおよびのperpをプロットする。点(Rorotile、Doerp)が曲線1030および1040に囲まれている場合はMscatterの位置(ferey、rersy)を論理のにリセットする。それ以外の場合は分散プロット950の次の位置(ferey、rersy)に抜ける。

(64) 上述のステップを位置全部について続ける。 【0021】上述のアルゴリズムにより回110Mscst!er1100が得られる。Mscstter11 00は二次元分数プロット中の欠解点の検出に使えるマスク1110を含む。マスク1110の内側の点はすべて論理のである。回12は分数プロット800に更優したマスク1110を示す。マスクの外側のデータ点はすべて欠陥軍後と判定する。 【0022】欠陥の検出にマスク1110を用いる一つのアルゴリズムは次のとおりである。

マスクを用いた欠陥検出アルゴリズム

(c1) 抜快画像および基準画像の画来すべてについて、対応のグレーレベルもと「ayおよび「と「ayをそれぞれ計画する。

(c2) Msostter1100の位置(terey.rerey) が論理のであれば、それはその位置がマスクの内側にありしたがって欠陥事象はないことを示す。 接続画像および基準画像の次の画素について統行する

(c3) Mscetter1100の位置(tgrey, rgrey)が論理1であれば、それはその位置がマスクの外側にあり欠解があることを示す。欠陥事象を報告する。

(c4) 接続画像および茶準画像の画素対すべてについて続行する。

【〇〇23】 近付の参考受料はこの発明の実像化のしかたの他の例を示す。この参考変料はこの発明の方法のごプログラム言語によるソースコードを示す。このロュードは欠解検査システムに使用の形で結合したコンピュータもしくはプロセッサまたは欠解検査システムの一部を構成するコンピュータもしくはプロセッサによって実行する。それらシステムがこのソースコード、 演算結果として待られるプロット、マスクなどをコンピュータに請取可能なメモリに通常面接することはもちろんである。 それにの発明の方法の表示・プと上記参考資料のソースコードとの間の対応関係を示す。

& 4

	の言語で	多考证料		
:	示した機能	の質番号	ステップ	注积
	hist208	A/3	3 30	20分散 ブロット
	hist 208 open	A/3	340	形態幸フィルタ
	hist_208_10profile	A/4	350	1Dプロフィールを抽出し
				移動平均を適用
	hist_208_fitbound	A/5	360,370	延度マージンおよびマスク
Ø				
				補填
	hist_208_thresh	A/6	380	欠陥検出用にチェック
				(関値比較)

図13万至15はこの発明の方法の効果をさらに示す。 上述のアルゴリズムのステップ (c1) 乃至 (c4) を 用いて分散プロット800上の欠解を検出するようにM scatter1100を用いると、図13に示した欠 解マップ1300が得られる。なお、欠雑マップ130 0は傾映画像600(図6)の欠解601を正しく特定 している。 【0024】図14は連線1401および1402で画した所定の関値を分散プロット800に通用した状態を図解する。所定の関値の利用は上記米国特許出顧第09/365、517号に記載してあるので、同出顧をさらに参照してその内容全体をこの明細書に組み入れる。直





[첨부그림 7]

鎮1401および1402に囲まれていない点は欠陥事 象と判定する。図15は上記所定の関値を分散プロット 800に通用して得られた欠陥マップを示す。なお、欠 陥501の種投に至らない多数の提供欠陥が検出されて いたことに注目されたい。

【0025】この明細書の記載は説明を目的とするものであって限定を意図するものではないことを理解されたい。この発明の範囲と斉章を透訳することなく多数の変形が可能である。この発明の範囲は特許請求の範围の各請求項の文言のみによって解釈されなければならない。

- 【図 1】従来技術における欠陥検出方法の流れ図。
- 【図面の簡単な説明ルの一次元ヒストグラム曲線。
- 【図3】本発明の一実施例の方法の各ステップの説明 図。
- 【図4】図4A-図4 Cは本発明によるアラインメントステップの説明図。
- 【図5】本発明による二次元分散プロットを示す図。
- 【図 6】 ウェーハから得られた被検画像を示す図。
- 【図7】ウェーハから待られた基準画像を示す図。
- 【図 8】 本発明による二次元分散プロットを示す図。
- 【図 9 A】図 8 の二次元分散プロットに形態業フィルタ 処理を適用した結果を示す図。
- 【図 9 B】図 8 の二次元分数プロットに形態兼フィルタ 処理を適用した結果を示す図。
- 【図 1 0 A】本発明による一次元距離プロフィールを示す②。
- 【図 1 Q B] 本発明による一次元距離プロフィールを示す図。
- 【図 1 0 0】 本発明による一次元級難プロフィールを示す図。
- 【図11】本発明によるマスクを示す図。
- 【図 12】フィルタ処理なもの二次元分数プロットに重量したマスクを示す図。
- 【図 1 3 】適応型マスクを用いて待られたヴェーハ欠解 マップを示す図。
- 【図14】フィルタ処理していない二次元プロットに重要した所定の関値を示す図。

【図 1 5】所定の開値を用いて得られたウェーハ欠陥マップを示す図。

(符号の説明) 図 1

110 基準画像および被挟画像を取り込む

120 画像を位置合わせする

130 差分画像(基準画像-被検画像)

140 計測、正規化、ヒストグラム作成

150 関値比較

155 欠陥事機を知らせる 図3

310 被検画像と禁準画像とを取り込む

320 それら被検面像と基準画像とを位置合わせする

330 2 0分散プロットを作成する

340 雑谷除去フィルタ処理にかける

350 マスク形状境界を抽出する

360 感度マージンを加算する (オプション)

370 マスク領域を補填する

380 2 D分散プロットにマスクを適用する

390 欠陥を知らせる

200 ヒストグラム曲線

410 接触画像

420 臺塘画像

411-416, 421-426 画案

431-436 位置合わせした画素位置

501 仮想直路

600 排榜画像

700 藝達画像

800, 950 分散プロット 900 マスク形状

901 酒塩

305, 907 境界点

1000, 2000 距離プロフィール

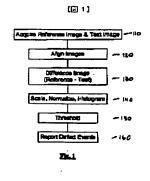
1110 マスク

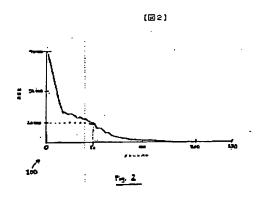
1300 欠陥マップ

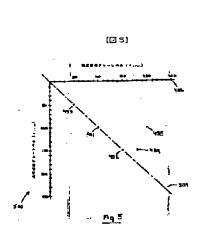


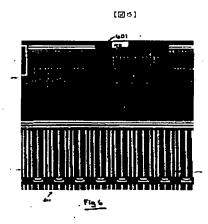


[첨부그림 8]





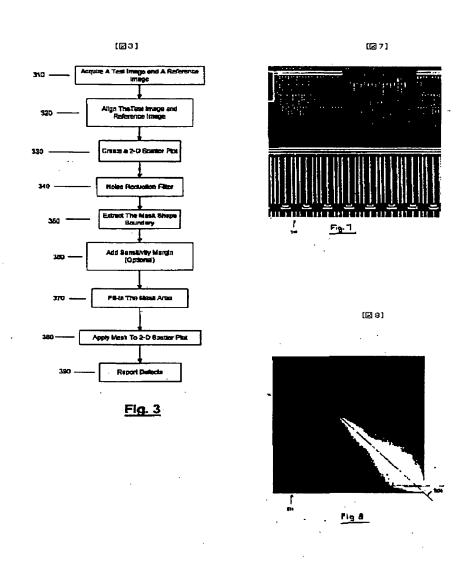








[첨부그림 9]

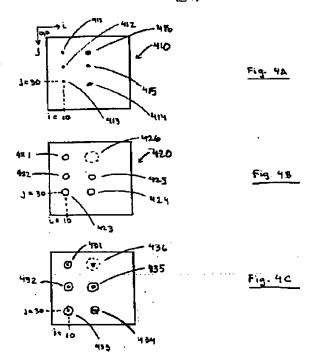






[첨부그림 10]

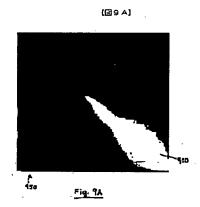
(**3** 4)

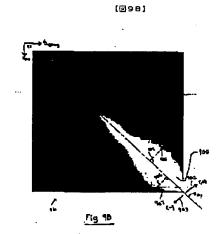


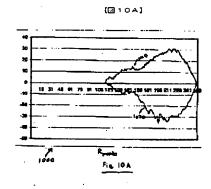


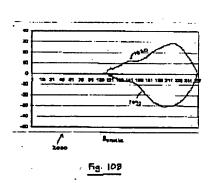


[첨부그림 11]







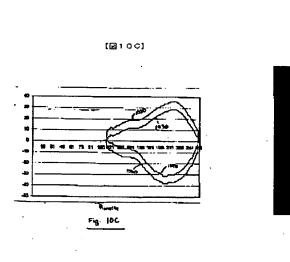


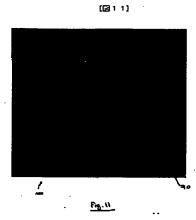
[Ø108]

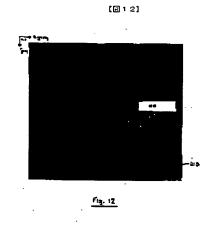


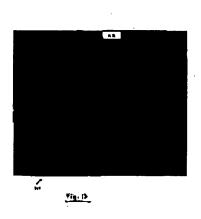


[첨부그림 12]









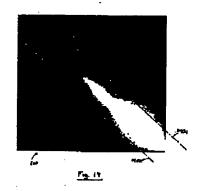
(Ø13)





[첨부그림 13]

[214]



(図15]

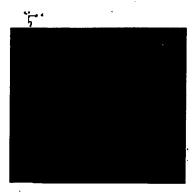


Fig. 15

【手锁锤正書】

【提出日】千成12年8月9日(2000、8、9) 【手校補正1】

【海正対象書類名】明細書

【補正対象項自名】0011 【補正方法】党更

(淮正内容)

[781上円音]
【〇〇1 1】ステップ3 2 0 を図 4 A 乃至図 4 C にさら に詳細に図解する。図 4 A は画来 4 1 1 - 4 1 6 を含む 接接画像 4 1 0 を示す。これら画来の各々は画像上の位置とグレーレベルとによって定報される。例えば、画来 4 1 3 は i = 1 0。j = 3 0 (すなわち (1 0。3 0))の位置にある。画来 4 1 3 のグレーレベルはこの 回解では 5 0 と してある。表1 は接接画像 4 1 0 の上記画番の各々についての座標位置およびグレーレベルを示す。
し、表2 は基準画像 4 2 0 の画来 4 2 1 - 4 2 5 の各々 についての 座標位置およびグレーレベルを示す。

	#L	
E.#	BRULL	4h-mer
411	(10, 10)	100
412	(10, 30)	190
413	(10, 30)	60
414	(20, 30)	180
415	(20, 20)	200
418	(300, 100)	250
	<u> 2 1</u>	
1		1/2-mig
621	(10, 10)	100
422	(10.20)	189
483	(113, 20)	20
121	90,30	199
62 5	(80, 20)	199
135	C00. 100	•

図4 Cは擦検画像410 と萎煙画像420 との位置合わせを回解する。位置合わせした画彙位置431は画彙411 および421を含み、位置合わせした画彙位置432は画素412 および422を含み、以下同極となる。
【手読語正2】
【補正対象・再目名】0012
【補正対象・項目名】0012
【補正対象・項目名】0012
【補正内容】





[첨부그림 14]

と、両画像間の画典対画素対応が概和となる。接触画像からの一つの画素のグレーレベルを基準画像の中の対応の画素のグレーレベルと対応させて位置合わせずみの各画素位置につきプロットすることによって、二次元(2つ)分配プロットを作成する(図3、ステップ33つ)。図4 Cを関として用いて述べると、画書41のグレーレベルを画書421のグレーレベルに対応させて

プロット し、画本 4 1 2のグレーレベルを画案 4 2 2 の グレーレベルに対応させてプロット し、以下同様とす る、位置 4 3 1 - 4 3 5についてステップ 3 3 0 を実行 すると図3に示すデータが待られる。その結果待られた 二次元分数プロット 5 0 0 を図5に示す。

. .

位置合わせ した異点で変	技術開像	基準回復	<u>الا</u> الإ	
121	100	100	(100, 196)	
412	150	150	(160, 160)	
413	50	50	(60, 60)	
434	(90)	150	(190, (50)	
435	200	100	(206, 1000	
130	220	0	(250, 00	

表3は位置合わせずみの画衆位置434、435および 4.3.6が今様なグレーレベルを呈し、したがって欠陥の 存在を示していることを表す。一方、位置合わせずみの 画帯位置431、432および433は、これら位置に おける接続画像および萎進画像のグレーレベルが等しい ので、欠陥ではない。分散プロット500(図5)は欠 陥の存在に関する情報をもたらす。互いに等しいグレー レベルの位置合わせずみ画像位置はすべて分散プロット 500において仮想道碑501により表示できる。仮想 直線 1 の勾配は、被標画像画番のグレーレベルが基準画 像中の対応画素のグレーレベルに等しいので+ 1 であ る。プロットされる位置が仮想直線5-0-1から離れるほ どグレーレベルの領移が大きくなり、その位置に欠陥が 存在する確率が高まる。分散プロット500において、 位置 434、435および436は仮想直線 50 1沿い になく実験の存在を示している。この明細書において は、二次元(2D)分散データ点の座標を画像画業位置 **度様(i.j)から区別するために(t e ray, re** ray)で表示する。例えば、位置合わせずみ画典位置

435は位置(200, 100)の20分散プロットデータ点として定義する。

[手統護正3]

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】實更

【插正内容】

【0023】 添付の参考資料はこの発明の実像化のしかたの他の例を示す。この参考資料はこの発明の方法ののプログラム書語によるソースコードを示す。このロードは欠解検査システムに使用の形で結合したコンピュークもしくはプロセッサまたは欠解検査システムの一部を構成するコンピュータもしくはプロセッサによって実行する。それらシステムがこのソースコード、演算結果として待られるプロット、マスクなどをコンピュータに読取可能なメモリに過常審検することはもちろんである。まれこの発明の方法の各ステップと上記参考資料のソースコードとの間の対応関係を示す。





[첨부그림 15]

でもまで 売した開始	2134	<u> 27.27</u>	# <u>#</u> #
\$1=cu09	4/3	290	20分散プロット
hist 208 sout	M3	340	形色表フィルタ
hist_200_thenfile	AJ4	364	プロプマフィールを抽出し 砂量平均を適用
htst_200_flishoums	₩3	160, 170	基度マージン出上ロマスタの 発性
hist_SM_though	4/6	250	大統領法則にチュック

図13万至15はこの発明の方法の効果をさらに示す。 上述のアルゴリスムのステップ(c 1)乃至(c 4)を 用いて分散プロット 8 O O上の欠陥を検出するようにM scatter1100を用いると、図13に示した欠 脳マップ1300が得られる。なお、欠脳マップ130 0 は被検画像500(図5)の欠陥50 1を正しく特定 している。

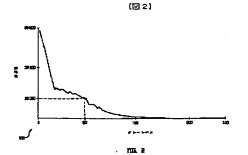
【手铐補正書】

【提出日】千成12年12月4日(2000、12、 4)

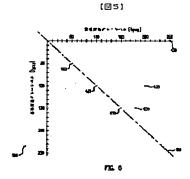
【手読護正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図



【補正方法】實更 【補正内包】





[첨부그림 16]

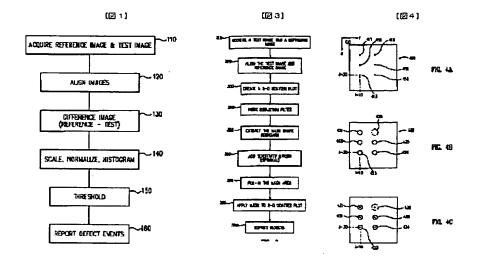
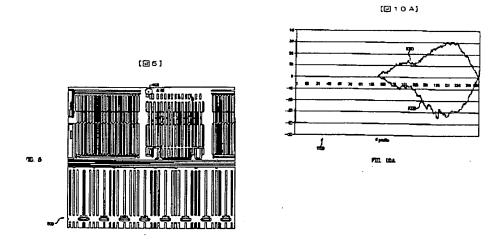


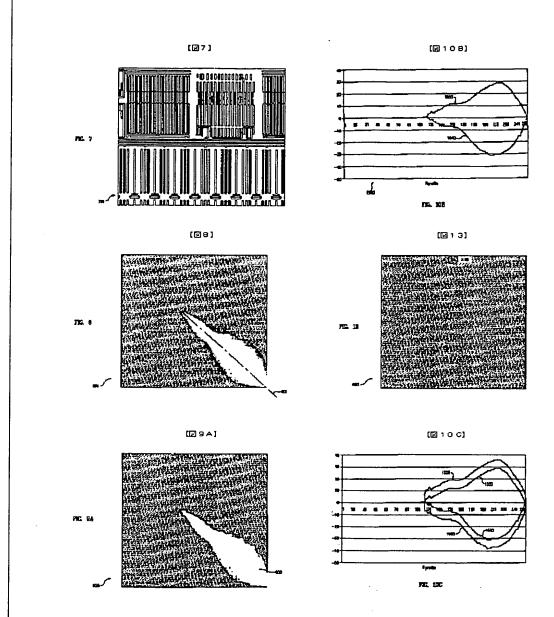
FIG. 1







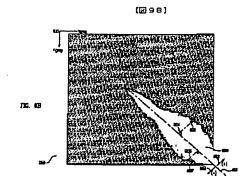
[첨부그림 17]

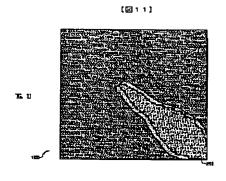


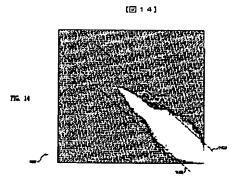


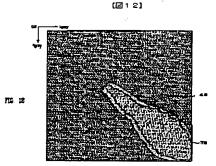








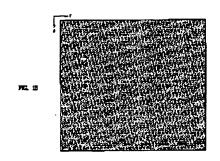






[첨부그림 19]

(図15)



フロントページの続き

(51)Int. CL.7 E GO 6 T 7/00 : HO 1 L 21/66 // GO 1 N 23/225

登別記号 200

HO 1 L 21/66 GO 1 N 23/225 GO 1 B 11/24 テーマコート"(参考)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.